

ACTILINK

* plasmapp

Material Holder

使用者手冊



VORTEX PLASMA

Material Holder

PLA-UM-HM-001(KR)

1 開啟

- 請開啟產品背面的電源開關。
- ✓ 確認電源線已連接。
- ✓ 確認電源按鈕處於開啟狀態。



2 表面活化工藝準備

- 連接電源後，前面的狀態 LED 會亮起。
- ✓ 請確認 ACTILINK reborn 已設定為 Vortex Plasma 模式。



3 準備 Holder

- 將需要進行等離子表面處理的對象置於 Holder Bottom 上。



4 Holder 裝上

- 將安裝了對象體的 Material Holder 放在安裝部位上。

✓ 請注意 Holder 的安裝方法。



5

表面活化工序進行

- 按下操作按鈕開始表面活化工序



⑥ 表面活化工序完成

- 表面活化工序完成後，當真空管自動上升時，取回holder。



How to Sterilization

① Holder 分解

- 將 Holder Top 和 Holder Bottom 分離。



2 清洗

- 清洗分離的產品。



3 滅菌

- 將清洗過的產品充分乾燥後進行滅菌。



※ 也支持高壓蒸氣滅菌器。

4

乾燥

- 將已完成滅菌的產品充分去除水分。
- ✓ 如果在水分未完全去除的情況下操作設備，可能會發生錯誤並導致故障。
- ✓ 發生錯誤時，請在去除水分後再使用。



5 Holder 組裝

- 將乾燥完成的產品按逆序組裝。



■ 使用時注意及警告

- 使用次數：50次
- 低溫等離子體滅菌和高壓蒸氣滅菌均可使用。
- 滅菌後需充分去除Holder表面的水分（殘留的水分會引起錯誤）。
- 如果未正確垂直安裝，會干擾下降的管子，造成損壞。
- 連續使用時可能會對目標物體造成損壞，因此等離子表面處理僅進行一次。
- 由於產品磁力強，請勿將尖銳物品、磁卡、電子設備等放置在周圍。
- 熱量可能會引起磁力和變形等問題，請勿暴露於130°C以上的環境。